**Назначение механических слоёв**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Bottom | Name | Comment |  |
| M8 | M9 | 3D Body | 3D Модель | Толщина линии: 0.1 |
| M4 | M6 | Assembly | Расположение для сборочного чертежа | 0.1 |
| M2 | M7 | Courtyard | Область которую должен занимать компонент (В нашем случае совпадает с шелкографией) | 0.1 |
| M5 | M6 | Case | Места соприкосновения с корпусом |  |
| M26 | | Board | Текущая форма платы |  |
| M28 | | Board Shape | Вспомогательные элементы для построения формы платы |  |